**附件1**

**第四届全国玉米科技青年论坛参会回执**

**（2023年8月，四川.成都）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 工作单位 | 联系电话 | Email | 论文或摘要  题目 | 学术墙报题目 | 住宿要求 |
|  |  |  |  |  |  | 单住（）  合住（） |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 发票信息 | |
| 开票单位名称 |  |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址、电话 |  |
| 开户行及账号 |  |
| 会务费 | 总额： 元（含学生 人） |